

王尉安

摘要：介绍在单片机温度控制系统的软硬件设计中的一些主要技术关键环节,并对设计仪器的组成及主要电路的作用进行详细的介绍。

关键词：智能控制,程序升温,消化炉

文章全文为PDF格式，请下载 to 本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

NULL

Abstract: NULL

Key words: NULL

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]